



2024年8月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2024年7月12日

上場会社名 株式会社アドテック プラズマ テクノロジー
コード番号 6668 URL <https://www.adtec-rf.co.jp/>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 森下 秀法

問合せ先責任者 (役職名) 取締役総務・経理部長 (氏名) 坂谷 和宏

TEL 084-945-1359

四半期報告書提出予定日 2024年7月12日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年8月期第3四半期の連結業績(2023年9月1日～2024年5月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年8月期第3四半期	8,107	13.6	1,041	36.6	1,355	13.8	909	21.1
2023年8月期第3四半期	9,385	5.2	1,642	17.6	1,572	28.5	1,153	26.3

(注) 包括利益 2024年8月期第3四半期 1,029百万円 (3.9%) 2023年8月期第3四半期 1,071百万円 (41.5%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年8月期第3四半期	106.29	
2023年8月期第3四半期	134.51	

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年8月期第3四半期	26,444	11,663	44.1	1,363.59
2023年8月期	27,250	10,871	39.9	1,266.37

(参考) 自己資本 2024年8月期第3四半期 11,661百万円 2023年8月期 10,869百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年8月期		8.00		12.00	20.00
2024年8月期		10.00			
2024年8月期(予想)				10.00	20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2024年8月期の連結業績予想(2023年9月1日～2024年8月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	11,600	7.2	1,500	33.3	1,800	21.5	1,200	28.5	140.21

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

連結業績予想の修正については、本日(2024年7月12日)公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - 以外の会計方針の変更 : 無
 - 会計上の見積りの変更 : 無
 - 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年8月期3Q	8,586,000 株	2023年8月期	8,586,000 株
期末自己株式数	2024年8月期3Q	25,106 株	2023年8月期	2,804 株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年8月期3Q	8,560,894 株	2023年8月期3Q	8,579,005 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不安定要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(セグメント情報等)	8
3. その他	10
(1) 受注実績	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、エネルギーや原材料価格の高騰の影響が継続するとともに、世界的な金融引き締めに伴う景気後退リスクの懸念、中国経済における不動産市場低迷等による下振れリスク等、先行き不透明な状況で推移いたしました。

半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、半導体需要減少の在庫調整及び中国に対する先端半導体関連装置等に対する輸出規制の影響による半導体業界の設備投資の鈍化は続いているものの、半導体の用途拡大により半導体市場の成長が予測されるとともに、高まる地政学リスクに対応するため、世界各国において半導体工場の新設・増設計画が進められております。

当社等においては、スマートフォン等のディスプレイ向け成膜装置メーカーからの受注を獲得するとともに、半導体製造装置メーカーの主たる国内顧客は依然として変化の兆しがなかったものの、米国・中国などの海外顧客において引き合いが出てくるなど、当社等を取り巻く環境が徐々に改善に向けて動き出しました。

このような状況の中、一部顧客において製品出荷調整は続いているものの、半導体製造装置向けでは海外顧客の受注が堅調に推移し、成膜装置向けの出荷も重なったことから、生産稼働率も改善いたしました。

また、ベトナム子会社で完成した第2工場に製造設備の搬入を進め、生産活動を開始するとともに、一部板金加工の内製化に取り組んでまいりました。

さらに、これまで取り組んでまいりました高速RF制御システムをリリースし、CPUの通信がフルデジタルとなり高速処理が行えることから、より安定・微細なプロセスにも対応できる製品となっており、多様化する半導体製造装置への当社製品の採用に向けて、順次、顧客における製品評価を進めてまいります。

研究機関・大学関連事業（IDX）におきましては、シリコンウエハ引上用装置向け電源及び研究機関向けの超電導電磁石用電源の出荷等があったものの、定期点検等の保守サービス案件は少なく、売上高は低調に推移いたしました。

この結果、当社グループの当第3四半期連結累計期間の経営成績は、売上高8,107百万円（前年同期比13.6%減少）、営業利益1,041百万円（前年同期比36.6%減少）、経常利益1,355百万円（前年同期比13.8%減少）、親会社株主に帰属する四半期純利益909百万円（前年同期比21.1%減少）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、売上高7,490百万円（前年同期比12.3%減少）、営業利益1,016百万円（前年同期比35.3%減少）となりました。

研究機関・大学関連事業（IDX）におきましては、売上高616百万円（前年同期比27.2%減少）、営業損失30百万円（前年同期は営業利益29百万円）となりました。

当第3四半期連結累計期間の経営成績は、次のとおりであります。

単位：百万円

項目	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年5月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年9月1日 至 2024年5月31日)
売上高	9,385	8,107
売上総利益	3,764	3,110
営業利益	1,642	1,041
経常利益	1,572	1,355
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,153	909

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

単位：百万円

項目	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年5月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自 2023年9月1日 至 2024年5月31日)	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益
半導体・液晶関連事業(当社等)	8,538	1,571	7,490	1,016
研究機関・大学関連事業(IDX)	847	29	616	△30
合計	9,385	1,600	8,107	986

- (注) 1. 売上高は、各セグメントの外部顧客に対する売上高を表しております。
2. 営業利益は、各セグメントの営業利益を表しております。

(注) 文中表記について
(当社等)

当社、Adtec Technology, Inc.、Adtec Europe Limited、ADTEC Plasma Technology Vietnam Co., Ltd.、ADTEC Plasma Technology Korea Co., Ltd.、ADTEC Plasma Technology Taiwan Ltd.、ADTEC Plasma Technology China Ltd.及びAdtec Healthcare Limitedを表しております。

(IDX)

株式会社IDXを表しております。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は26,444百万円であり、前連結会計年度末と比較して806百万円減少しております。

これは、現金及び預金の減少(267百万円)、受取手形、売掛金及び契約資産の減少(379百万円)、仕掛品の減少(260百万円)、原材料及び貯蔵品の増加(249百万円)等によるものであります。

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は14,780百万円であり、前連結会計年度末と比較して1,598百万円減少しております。

これは、短期借入金の減少(1,050百万円)、未払金の減少(564百万円)等によるものであります。

当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は11,663百万円であり、前連結会計年度末と比較して792百万円増加しております。

これは、利益剰余金の増加(721百万円)等によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の業績動向を踏まえ、連結業績予想について見直しを行っております。詳細につきましては、本日(2024年7月12日)公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年8月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,927	5,659
受取手形、売掛金及び契約資産	2,827	2,448
製品	1,482	1,397
仕掛品	2,069	1,808
原材料及び貯蔵品	8,099	8,348
前払費用	111	107
未収入金	1,383	512
その他	12	18
流動資産合計	21,912	20,300
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,968	4,105
減価償却累計額	△865	△975
建物及び構築物(純額)	1,103	3,130
機械装置及び運搬具	291	1,238
減価償却累計額	△51	△130
機械装置及び運搬具(純額)	240	1,108
工具、器具及び備品	2,020	2,229
減価償却累計額	△1,315	△1,434
工具、器具及び備品(純額)	705	794
土地	368	368
使用権資産	207	215
減価償却累計額	△27	△32
使用権資産(純額)	180	182
建設仮勘定	2,351	—
有形固定資産合計	4,949	5,584
無形固定資産	190	282
投資その他の資産		
投資有価証券	1	1
繰延税金資産	100	85
その他	115	210
貸倒引当金	△19	△20
投資その他の資産合計	197	276
固定資産合計	5,337	6,143
資産合計	27,250	26,444

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年8月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年5月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	379	366
短期借入金	7,700	6,650
1年内償還予定の社債	20	20
1年内返済予定の長期借入金	608	1,054
未払金	899	334
未払費用	144	193
未払法人税等	105	166
役員賞与引当金	—	22
その他	110	113
流動負債合計	9,967	8,922
固定負債		
社債	580	560
長期借入金	5,705	5,019
繰延税金負債	20	40
退職給付に係る負債	0	5
資産除去債務	103	146
その他	1	85
固定負債合計	6,410	5,858
負債合計	16,378	14,780
純資産の部		
株主資本		
資本金	835	835
資本剰余金	678	678
利益剰余金	8,727	9,449
自己株式	△5	△54
株主資本合計	10,236	10,908
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	632	752
その他の包括利益累計額合計	632	752
非支配株主持分	1	1
純資産合計	10,871	11,663
負債純資産合計	27,250	26,444

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年5月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年9月1日 至 2024年5月31日)
売上高	9,385	8,107
売上原価	5,620	4,997
売上総利益	3,764	3,110
販売費及び一般管理費	2,122	2,069
営業利益	1,642	1,041
営業外収益		
受取利息	2	10
為替差益	—	377
その他	8	7
営業外収益合計	10	395
営業外費用		
支払利息	53	68
為替差損	20	—
その他	7	12
営業外費用合計	81	81
経常利益	1,572	1,355
税金等調整前四半期純利益	1,572	1,355
法人税、住民税及び事業税	347	410
法人税等調整額	68	35
法人税等合計	415	445
四半期純利益	1,156	909
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	2	△0
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,153	909

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年5月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年9月1日 至 2024年5月31日)
四半期純利益	1,156	909
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△84	120
その他の包括利益合計	△84	120
四半期包括利益	1,071	1,029
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,069	1,029
非支配株主に係る四半期包括利益	2	△0

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前題に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自2022年9月1日 至2023年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:百万円)

	半導体・液晶 関連事業	研究機関・大学 関連事業	合計	調整額 (注1)	四半期連結損益 計算書計上額 (注2)
売上高					
日本	3,913	847	4,760	—	4,760
アジア地域	3,213	—	3,213	—	3,213
米国	1,130	—	1,130	—	1,130
欧州	282	—	282	—	282
顧客との契約から生 じる収益	8,538	847	9,385	—	9,385
外部顧客への売上高	8,538	847	9,385	—	9,385
セグメント間の内部 売上高又は振替高	13	18	32	△32	—
計	8,552	865	9,417	△32	9,385
セグメント利益	1,571	29	1,600	41	1,642

(注) 1. セグメント利益の調整額41百万円は、セグメント間取引消去であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自2023年9月1日 至2024年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:百万円)

	半導体・液晶 関連事業	研究機関・大学 関連事業	合計	調整額 (注1)	四半期連結損益 計算書計上額 (注2)
売上高					
日本	2,073	616	2,690	—	2,690
アジア地域	3,965	—	3,965	—	3,965
米国	1,173	—	1,173	—	1,173
欧州	278	—	278	—	278
顧客との契約から生 じる収益	7,490	616	8,107	—	8,107
外部顧客への売上高	7,490	616	8,107	—	8,107
セグメント間の内部 売上高又は振替高	23	8	31	△31	—
計	7,513	625	8,139	△31	8,107
セグメント利益又は損 失(△)	1,016	△30	986	54	1,041

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額54百万円は、セグメント間取引消去であります。

2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

3. その他

(1) 受注実績

受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年9月1日 至 2024年5月31日)			
	受注高(百万円)	前年同期比(%)	受注残高(百万円)	前年同期比(%)
半導体・液晶関連事業	6,252	△8.5	5,458	△31.0
研究機関・大学関連事業	435	△59.9	814	△12.1
合計	6,688	△15.5	6,272	△29.1

(注) 金額は、販売価格によっております。